

B242 信息披露 | Disclosure

(上接B241版)

二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改落实情况
经自查,公司最近五年不存在被证券监督管理部门和交易所采取监管措施的情形。特此公告。

中微半导体设备(上海)股份有限公司董事会
2020年8月29日
证券代码:688012 证券简称:中微公司 公告编号:2020-058

中微半导体设备(上海)股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中微半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月27日召开的第一届董事会第十四次会议通过了公司关于向特定对象发行A股股票的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强对资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的相关要求,公司就本次向特定对象发行股票对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析,结合实际情况提出了填补回报措施,相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺,具体内容如下:

- 一、本次向特定对象发行对公司主要财务指标的影响
(一)测算的假设前提
1.本次向特定对象发行方案预计于2020年11月末实施完成;该完成时间仅用于计算本次向特定对象发行对摊薄即期回报的影响,最终以证监会注册并实际发行完成时间为准。
2.本次向特定对象发行股票发行数量不超过发行前总股本的15%,募集资金总额不超过人民币1,000,000.00万元(含本数),不考虑发行费用产生的影响。
3.本次向特定对象发行股票定价基准日为本次向特定对象发行股票的发行期首日,本次向特定对象发行股票发行价格定价原则为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%(定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量)。

本次向特定对象发行的股份数量、发行完成时间及募集资金总额均为估计值,最终以经中国证券监督管理委员会注册登记的股份数量、发行完成时间及实际募集资金总额为准。
4.宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化。
5.在预测公司净资产时,未考虑非现金、现金支付之外的其他因素对净资产的影响。
6.不考虑本次发行募集资金运用对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响。
7.在预测公司总股本时,以本次向特定对象发行80,229,335股为基础,仅考虑本次向特定对象发行股份的影响,不考虑转增、回购、股份支付及其他因素导致股本发生的变化。
8.公司盈利水平假设仅为测算本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对2020年经营情况及趋势的判断,亦不构成公司盈利预测。

9.假设2020年12月31日归属母公司所有者权益=2020年期初归属母公司所有者权益+2020年归属于母公司的净利润-2019年度现金分红额+本次向特定对象发行募集资金总额。
以上仅基于测算目的假设,不构成承诺及盈利预测和业绩承诺,投资者不应据此假设进行投资决策,投资者据此假设进行投资决策造成损失的,公司不承担任何赔偿责任。

(二)对公司主要指标的影响

基于上述假设前提,本次发行对公司主要财务指标的影响测算如下:

项目	金额		
本期募集资金总额(元)	1,000,000.00		
本期向特定对象发行股份数量(股)	80,229,335		
2019年度现金分红(万元)	-		
2019年度现金分红(元)	-		
项目	2019年度/2019年12月31日	2020年度/2020年12月31日	
发行前	发行后	发行后	
期末总股本(万股)	53,496.22	53,496.22	61,509.16
假设1:公2020年度末实现的归属于上市公司普通股股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润较2019年度增长15%			
归属于普通股股东的净利润(万元)	211,640.58	376,107.70	376,107.70
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(万元)	18,866.42	18,866.42	18,866.42
加权平均净资产收益率	14,763.93	14,763.93	14,763.93
本期现金分红(万元)	-	-	-
特定对象发行增加净资产(万元)	-	-	1,000,000.00
期末归属于母公司的所有者权益(万元)	376,107.70	396,194.12	1,393,964.12
基本每股收益(元/股)	0.37	0.36	0.36
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.29	0.28	0.27
加权平均净资产收益率	6.71%	4.98%	4.02%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	5.26%	3.84%	3.15%
假设2:公2020年度末实现的归属于上市公司普通股股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润较2019年度增长10%			
归属于普通股股东的净利润(万元)	211,640.58	376,107.70	376,107.70
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(万元)	18,866.42	21,694.89	21,694.89
加权平均净资产收益率	14,763.93	16,967.63	16,967.63
本期现金分红(万元)	-	-	-
特定对象发行增加净资产(万元)	-	-	1,000,000.00
期末归属于母公司的所有者权益(万元)	376,107.70	396,194.59	1,396,792.59
基本每股收益(元/股)	0.37	0.41	0.40
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.29	0.32	0.31
加权平均净资产收益率	6.71%	5.62%	4.62%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	5.26%	5.44%	3.62%
假设3:公2020年度末实现的归属于上市公司普通股股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润较2019年度增长5%			
归属于普通股股东的净利润(万元)	211,640.58	376,107.70	376,107.70
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(万元)	18,866.42	19,027.96	18,027.96
加权平均净资产收益率	14,763.93	12,540.84	12,540.84
本期现金分红(万元)	-	-	-
特定对象发行增加净资产(万元)	-	-	1,000,000.00
期末归属于母公司的所有者权益(万元)	376,107.70	391,136.65	1,391,136.65
基本每股收益(元/股)	0.37	0.39	0.38
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.29	0.29	0.23
加权平均净资产收益率	6.71%	4.18%	3.44%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	5.26%	3.27%	2.69%

注1:基本每股收益、加权净资产收益率按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》计算方式计算。

注2:为使比较本次发行摊薄即期回报的影响,未考虑当期分配给预计未来可解锁限制性股票持有者的现金股利限制性股票解锁后股份数的影响。

根据上述测算,在完成本次向特定对象发行股票后,公司即期每股收益加权平均净资产收益率可能会出现一定程度下降,公司股东即期回报存在被摊薄的风险。

二、关于本次向特定对象发行摊薄即期回报的特别风险提示

公司本次特定对象发行股票募集资金到位后的短期内,公司净利润增长幅度可能会低于股东和总股本的增长幅度,每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标可能出现一定幅度的下降,股东即期回报存在被摊薄的风险。特此提醒投资者关注本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险。

同时,在相关法律法规下,公司在测算本次向特定对象发行对即期回报的摊薄影响过程中对2020年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润的假设分析以及为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施,并不构成公司的盈利预测,填补回报具体措施不代表对公司未来利润任何形式上的保证。投资者不应据此进行投资决策,提请广大投资者注意。

三、董事会选择本次融资必要性和合理性

(一)抓住行业发展契机,提升公司整体经营效益与股东回报

芯片制造能力是实现国家集成电路乃至信息、产业自主可控的关键,集成电路制造设备是基础。随着大陆晶圆厂产能建设,本土晶圆代工产能有望大幅提升,进而给装备产业的发展带来成长机会。

作为技术领先的刻蚀及薄膜设备供应商,中微公司通过本次募投项目的实施,将更好地促进核心技术创新,一方面,长期受益于全球半导体需求增长与产线升级的需求;另一方面,更加受益于先进制程与存储技术的演进带来刻蚀与薄膜设备增长机遇。公司进一步进行泛半导体设备布局后,将进一步提升公司抗周期波动风险的能力,提升股东回报。

(二)做大做强主业,丰富产品线,提升公司整体竞争力

公司目前开发的产品包括集成电路前道生产的高端电子束刻蚀设备、薄膜沉积设备等关键设备为主,在此基础上,公司拟逐步开发应用于前道的薄膜设备、检测设备、前道先进封装、MEMS、太阳能、平板显示等领域的泛半导体设备产品,扩充泛半导体产值,实现多产品布局。

公司通过本次募投项目的实施将引进一批先进的研发和生产设备,进一步提高公司产品研发、开发和落地能力,加快公司产品结构的优化提升,提升公司市场竞争力,进一步提高公司占股的市场份额。另外,高附加值产品占比逐步增加,将促进公司盈利能力不断提升。

四、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施

本次向特定对象发行可能导致投资者的即期回报有所下降,为了保护投资者利益,公司拟通过多种方式提升公司竞争力,以填补股东回报,具体措施如下:

(一)本次募集资金合理规范有效使用

为保障公司规范、有效使用募集资金,公司将根据《上市公司》、《证券法》、《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金使用及监管的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,对募集资金进行专户存储、使用、管理和监督。本次向特定对象发行募集资金到位后,公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储,保障募集资金用于指定的用途,定期对募集资金进行内部审计,配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督,以保证募集资金合理规范使用。

(二)积极落实募集资金投资项目,助力公司业务做大做强

本次募集资金投资项目的实施,将有效带动公司业务快速发展,提高公司市场竞争力,为公司的战略发展带来有力保障。
本次向特定对象发行募集资金到位后,公司管理层将大力加快募集资金投资项目的推进,力争早日实现预期收益,从而降低本次发行对股东即期回报摊薄的风险。

(三)大力发展主营业务,加强经营效率,降低运营成本,提升盈利能力
通过本次向特定对象发行股票募集资金,有利于增强公司资金实力,优化公司资产结构,增强公司抗风险能力,为公司进一步扩大业务规模、提高盈利能力、给予公司全体股东更多回报奠定坚实的基础。

(四)进一步完善利润分配制度特别是现金分红政策,强化投资者回报机制
公司通过本次募投项目的实施将引进一批先进的研发和生产设备,进一步提高公司产品研发、开发和落地能力,加快公司产品结构的优化提升,提升公司市场竞争力,进一步提高公司占股的市场份额。另外,高附加值产品占比逐步增加,将促进公司盈利能力不断提升。
四、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施
本次向特定对象发行可能导致投资者的即期回报有所下降,为了保护投资者利益,公司拟通过多种方式提升公司竞争力,以填补股东回报,具体措施如下:

(一)本次募集资金合理规范有效使用

为保障公司规范、有效使用募集资金,公司将根据《上市公司》、《证券法》、《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金使用及监管的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,对募集资金进行专户存储、使用、管理和监督。本次向特定对象发行募集资金到位后,公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储,保障募集资金用于指定的用途,定期对募集资金进行内部审计,配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督,以保证募集资金合理规范使用。

(二)积极落实募集资金投资项目,助力公司业务做大做强

本次募集资金投资项目的实施,将有效带动公司业务快速发展,提高公司市场竞争力,为公司的战略发展带来有力保障。
本次向特定对象发行募集资金到位后,公司管理层将大力加快募集资金投资项目的推进,力争早日实现预期收益,从而降低本次发行对股东即期回报摊薄的风险。

- 1.承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。
- 2.承诺对公司个人的职务消费行为进行约束。
- 3.承诺不动用公司资产从事与其履行职务无关的投资、消费活动。
- 4.承诺由董事会薪酬委员会制定的薪酬制度与公司对填补回报措施的执行情况相挂钩。
- 5.承诺拟公布的股权激励(如有)的行权条件与公司对填补回报措施的执行情况相挂钩。

6.本承诺出具日后至公司本次向特定对象发行A股股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

7、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人自愿依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一,本人若违反上述承诺或不履行上述承诺,本人同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。

中微半导体设备(上海)股份有限公司董事会
2020年8月29日
证券代码:688012 证券简称:中微公司 公告编号:2020-059

中微半导体设备(上海)股份有限公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

募集资金基本情况
一、实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于2019年7月1日签发的证监许可[2019]1168号文《关于同意中微半导体设备(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》,中微半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称“本公司”)获准向境内投资者首次公开发行股票人民币普通股53,486,224股,每股发行价格为人民币29.01元,股款已于人民币缴足,计人民币1,551,635,368.24元,扣除承销及保荐费用共计人民币87,828,416.48元(不含增值税)后,实际收到募集资金计人民币1,463,806,941.76元(以下简称“募集资金”),再扣除发行中介及其他发行费用人民币合计18,104,149.00元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币1,445,702,792.76元。上述资金于2019年7月16日到位,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具了普华永道中天验字[2019]第0411号验资报告。

(二)、募集资金使用和管理情况
为规范募集资金的管理和使用,本公司根据实际情况,制定了《中微半导体设备(上海)股份有限公司募集资金管理办法》。根据该办法,本公司对募集资金实行专户存储,截至2020年6月30日,尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下:

项目	金额
截至2019年12月31日募集资金期末余额	1,141,016,891.81
2020年上半年资金使用金额	1,000,000,000.00
截至2020年12月31日募集资金专户期末余额	141,016,891.81
减:2020年上半年度理财产品投资额	(127,320,884.36)
加:募集资金使用投入和减少手续费净额	10,310,186.29
截至2020年6月30日募集资金余额	1,024,006,193.74
减:用于补充资金金额	880,000,000.00
募集资金专户期末余额	144,906,193.74

二、募集资金使用情况
为规范募集资金的管理和使用,本公司根据实际情况,制定了《中微半导体设备(上海)股份有限公司募集资金管理办法》。根据该办法,本公司对募集资金实行专户存储,截至2020年6月30日,尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下:

项目	金额
截至2019年12月31日募集资金期末余额	1,141,016,891.81
2020年上半年资金使用金额	1,000,000,000.00
截至2020年12月31日募集资金专户期末余额	141,016,891.81
减:2020年上半年度理财产品投资额	(127,320,884.36)
加:募集资金使用投入和减少手续费净额	10,310,186.29
截至2020年6月30日募集资金余额	1,024,006,193.74
减:用于补充资金金额	880,000,000.00
募集资金专户期末余额	144,906,193.74

本公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,开立了募集资金专户,并于2019年7月17日与保荐机构海通证券股份有限公司、募集资金专户监管银行招商银行股份有限公司上海金桥支行、中信银行股份有限公司上海分行及中国建设银行股份有限公司上海浦东分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

1. 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
本报告期本公司募集资金实际使用情况详见附表1募集资金使用情况对照表。
2. 募投项目先期投入及置换情况
本报告期本公司不存在募投项目先期投入和置换情况。
3. 闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
2019年8月20日,本公司第一届董事会第五次会议及第一届监事会第二次会议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,拟使用额度不超过100,000.00万元闲置募集资金进行现金管理,通过结构性存款等方式或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理,投资产品的期限不超过12个月,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,在决议有效期内本公司可在不超过上述额度及决议有效期内循环滚动使用。

三、本报告期募集资金的实际使用情况
截至2020年6月30日,本公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下(单位:人民币元)

受托方	类型	金额(万元)	起止时间	收益类型	年化收益率	是否到期	期限(天)	收益(万元)
中国银行股份有限公司上海浦东开发区支行	结构性存款	14,000.00	2019.11.28-2020.02.28	保本浮动收益	3.6000%	是	92.00	127.0
上海浦东发展银行股份有限公司浙江科技支行	结构性存款	14,000.00	2019.11.26-2020.02.24	保本浮动收益	3.7000%	是	90.00	128.0
上海银行股份有限公司浙江支行	结构性存款	10,000.00	2019.11.26-2020.02.26	保本浮动收益	3.7500%	是	92.00	134.9
中信银行股份有限公司上海分行	结构性存款	10,000.00	2019.11.22-2020.05.20	保本浮动收益	3.7500%	是	180.0	194.9
中国银行股份有限公司上海分行	结构性存款	6,000.00	2019.11.22-2020.05.20	保本浮动收益	3.7000%	是	90.00	64.74
中国建设银行股份有限公司上海浦东分行	结构性存款	10,000.00	2019.11.22-2020.02.22	保本浮动收益	3.6000%	是	92.00	90.74
中国建设银行股份有限公司上海浦东分行	结构性存款	10,000.00	2020.02.28-2020.05.28	保本浮动收益	3.7000%	否	123.0	126.4
中国建设银行股份有限公司上海浦东分行	结构性存款	10,000.00	2020.02.28-2020.05.28	保本浮动收益	3.7000%	否	123.0	126.4
招商银行股份有限公司上海金桥支行	结构性存款	16,000.00	2019.08.22-2020.01.22	保本浮动收益	3.8000%	是	153.0	268.2
招商银行股份有限公司上海金桥支行	结构性存款	10,000.00	2020.01.23-2020.04.23	保本浮动收益	3.7000%	是	92.00	93.06
中国银行股份有限公司上海浦东开发区支行	结构性存款	8,000.00	2020.03.03-2020.06.03	保本浮动收益	3.7000%	是	91.00	94.74
上海银行股份有限公司浙江支行	结构性存款	10,000.00	2020.03.03-2020.10.29	保本浮动收益	3.5000%	否	61.00	60.15
中国银行股份有限公司上海分行	结构性存款	10,000.00	2020.05.26-2020.08.24	保本浮动收益	3.2000%	否	36.00	32.60
中国银行股份有限公司浙江支行	结构性存款	8,000.00	2020.05.26-2020.11.26	保本浮动收益	3.3000%	否	33.00	34.20
上海浦东发展银行股份有限公司浙江科技支行	结构性存款	10,000.00	2020.05.27-2020.06.27	保本浮动收益	3.7000%	是	90.00	92.60
上海浦东发展银行股份有限公司浙江科技支行	结构性存款	10,000.00	2020.06.01-2020.09.01	保本浮动收益	3.2000%	否	29.00	26.18
中国民生银行股份有限公司上海分行	结构性存款	10,000.00	2020.06.04-2020.09.04	保本浮动收益	3.3000%	否	26.00	23.83
上海浦东发展银行股份有限公司浙江科技支行	结构性存款	10,000.00	2020.06.09-2020.12.07	保本浮动收益	3.2000%	否	21.00	18.98
中国光大银行股份有限公司上海分行	结构性存款	10,000.00	2019.08.21-2020.02.21	保本浮动收益	3.7000%	是	180.0	187.9
中国光大银行股份有限公司上海分行	结构性存款	10,000.00	2020.02.28-2020.05.28	保本浮动收益	3.7000%	是	90.00	90.75
中国光大银行股份有限公司上海分行	结构性存款	10,000.00	2020.02.26-2020.05.26	保本浮动收益	3.7000%	是	90.00	92.60
中国光大银行股份有限公司上海分行	结构性存款	10,000.00	2020.06.26-2020.11.26	保本浮动收益	3.3000%	否	35.00	32.08

四、变更募投项目的资金使用情况
本公司募投项目于本报告期未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。
附表 1:募集资金使用情况对照表

中微半导体设备(上海)股份有限公司董事会										
2020年8月29日										
附表1:募集资金使用情况对照表:										
金额单位:人民币元										
募集资金总额	1,446,702,792.76		本年度投入募集资金总额	127,320,884.36						
变更用途的募集资金总额	-		已累计投入募集资金总额	431,086,901.01						
变更用途的募集资金总额比例	-									
承诺投资项目	已变更项目,含补充流动资金(如有)	变更用途的募集资金总额	承诺募集资金总额	调整后募集资金总额	截至期末投入金额(1)	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预定可使用状态	项目可行性是否发生重大变化
高端半导体设备开发升级项目	无	400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00	42,966,175.48	107,013,037.26	(292,966,824.52)	2026-7	不适用	否
技术研发与中心建设升级项目	无	400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00	69,954,709.97	149,492,377.00	(57,537,690.03)	2026-7	不适用	否
补充流动资金	无	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	15,000,000.00	174,580,494.00	(25,419,506.00)	87.29	不适用	否
合计	—	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	127,931,884.01	336,805,908.26	(668,064,113.99)	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2019年12月3日,公司第一屆董事会第七次会议和第一屆监事会第四次决议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金》,同意公司使用募集资金9,037.74万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。使用募集资金2,021.20万元置换自募资金预先投入支付的项目投入,合计使用募集资金11,068.94万元置换预先投入支付的自筹资金。上述置换符合信息披露要求。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况”									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本报告期不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。									
募集资金结余的金额及形成原因	本报告期募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余的情况。									
募集资金其他使用情况	不适用。									

2019年12月23日,公司第一届董事会第七次会议和第一届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金9,037.74万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,使用募集资金2,021.20万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,合计使用募集资金11,058.94万元置换预先投入的自筹资金。上述置换符合监管要求。

中微半导体设备(上海)股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

主要内容提示:
●股东大会召开日期:2020年9月16日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开本次会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期:2020年9月16日14点30分
召开地点:上海市浦东新区泰华路188号中微公司二号楼三楼203会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2020年9月16日
至2020年9月16日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即:9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-16:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	√
2.00	关于公司2020年度内特定对象发行A股股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象和认购方式	√
2.04	发行数量	√
2.05	定价基准日和发行价格	√
2.06	限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	募集资金的数量及用途	√
2.09	本次向特定对象发行股票的公司的滚存未分配利润的安排	√
2.10	本次向特定对象发行股票决议有效期限	√
3	关于公司2020年度内特定对象发行A股股票担保的议案	√
4	关于公司《2020年度内特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告》的议案	√
5	关于公司《2020年度内特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》的议案	√
6	关于公司《首次募集资金使用管理办法》的议案	√
7	关于公司《2020年12月31日前控制有效期认定书》的议案	√
8	关于公司《2017年度、2018年度及2019年度非经常性损益归属》的议案	√
9	关于本次向特定对象发行股票摊薄即期每股收益及相关填补措施的议案	√
10	关于相关主体履行银行履约担保附加担保措施进行承诺的议案	√
11	关于公司未来三年（2020-2022）股东分红回报规划的议案	√
12	关于《提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜的议案》的议案	√
13	关于《中国中微半导体（上海）股份有限公司关于本次募集资金投资用于科技创新领域的说明1》的议案	√